(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

POE O PCT/PTC 2 T JUL 2004

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



I COLIN ADMINISTRA DI ALBARIA BARRA BARRA DA UNI BARRA BARRA BARRA BARRA CON ABBARDA BARRA DA BARRA DA BARRA D

(43) 国際公開日 2003年7月31日 (31.07.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/063335 A1

(51) 国際特許分類7:

H03B 5/32

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/00422

(22) 国際出願日:

2003年1月20日(20.01.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 2002年1月21日(21.01.2002) 特願2002-11998

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): シチズン 時計株式会社 (CITIZEN WATCH CO., LTD.) [JP/JP]; 〒188-8511 東京都西東京市田無町6丁目1番12号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 桜井 保宏 (SAKU-RAI, Yasuhiro) [JP/JP]; 〒188-8511 東京都 西東京市 田無町6丁目1番12号 シチズン時計株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 大澤 敬 (OSAWA, Takashi); 〒170-0013 東京 都 豊島区 東池袋1丁目20番2号 池袋ホワイトハ ウスビル818号 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

(84) 指定国 *(*広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR).

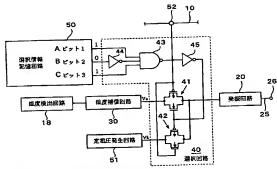
添付公開書類:

国際調査報告書

/続葉有/

(54) Title: TEMPERATURE COMPENSATION TYPE OSCILLATOR

(54) 発明の名称: 温度補償型発振器



50...SELECTION INFORMATION STORING CIRCUIT

A...BIT 1 B...BIT 2

C...BIT 3

C...BIT 3
18...TEMPERATURE DETERMINING CIRCUIT
30...TEMPERATURE COMPENSATING CIRCUIT
51...CONSTANT VOLTAGE GENERATING CIRCUIT
40...SELECTING CIRCUIT

20...OSCILLATING CIRCUIT

(57) Abstract: A temperature compensation type oscillator comprising an oscillating circuit (20), a temperature determining circuit (18), and a temperature compensating circuit (30) for keeping, based on a temperature determination signal from the temperature determining circuit (18), the frequency of an output signal from the oscillating circuit (20) at an approximately constant value, wherein a selecting circuit (40) is provided that selects whether to enable or disable the temperature compensating function of the temperature compensating circuit (30). In this way, under the condition that a quartz member, IC chips and so on are disposed in the package, the temperature compensating function of the temperature compensating circuit (30) is disabled, and the oscillating circuit (20) is activated to precisely adjust the temperature characteristic of the quartz member itself, and thereafter, operations of preparing and storing compensation data into a memory can be subsequently performed.

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

発振回路(20) と温度検出回路(18)と、その温度検出信号に基づいて発振回路(20)の出力信号の周波数を略一定値に保つための温度補償回路(30)とを備えた温度補償型発振器であり、その温度補償回路(30)の温度補償機能を有効状態にするか又は無効状態にするかを選択する選択回路40を設ける。それによって、パッケージ内に水晶片とICチップなどを実装した状態で、温度補償回路(30)の温度補償機能を無効状態にし、発振回路(20)を動作させて水晶片自体の温度特性を正確に調整し、その後、補償データの作成してメモリに記憶させる作業も続けて行なっことができる。



明 細 書

温度補償型発振器

技 術 分 野

この発明は、周囲温度の変化に係わらず出力信号の周波数を略一定に保つようにした温度補償型発振器に関し、特にその温度補償機能を無効状態にすることも可能にした温度補償型発振器に関する。

背 景 技 術

温度補償型発振器(TCXO)は種々の分野で使用されているが、近年携帯電話機等の携帯用移動通信機器に多用されている。この種の温度補償型発振器は一般に、10MHz帯のATカット水晶片(振動子)を振動源として発振回路を構成し、これに何らかの周波数可変手段を用いた温度補償回路を設け、ATカット水晶片の3次曲線の温度特性を打ち消すことにより発振周波数を安定化させるようにした水晶発振器が多用されている。

そして、その温度補償回路の構成により、アナログ温度補償型発振器とデジタル温度補償型発振器とに大別される。

この種の温度補償型発振器に対しては、発振出力信号の安定性とともに、小型軽量 化と低価格化が求められている。

超小型の表面実装用温度補償型発振器のパッケージ構成例を第8図に示す。

この温度補償型発振器は、パッケージ本体11と溶接リング12とカバー13とによってパッケージ(容器)10を構成しており、その内部に水晶片(振動子)15と、後述する発振回路および温度補償回路を構成するMOS型のIC(集積回路)チップ16と、チップ容量等の回路素子17を取り付けて密封している。

この温度補償型発振器の回路構成は第9図に示すようになっている。発振回路20は、水晶片15とインバータ21と帰還抵抗22とを並列に接続し、その両接続点をそれぞれ直流カット容量Cc, Cdと発振容量である電圧制御型可変容量(コンデン

サ:capacitor) 23,24を介して接地して、インバータ発振回路を構成している。 そして、インバータ21の出力側の接続点から発振出力に基く信号を出力する出力 線25を引き出し、出力端子26に接続している。なお、振動子として水晶片15に 代えて他の圧電素子を用いることも可能である。

さらに、この発振回路20における水晶片15の近傍の温度状態をサーミスタ等によって検出する温度検出回路18と、その温度検出回路18からの温度検出信号に基いて発振回路20の出力線25に出力される信号の周波数を一定に保つための温度補償回路30とを設けている。

その温度補償回路30は、温度補償を行うための補償データを記憶する補償データ 記憶回路(不揮発性メモリ)31と、その補償データと温度検出回路18からの温度 検出信号とに基いて制御電圧を発生するD/A変換回路32とからなる。

そして、そのD/A変換回路32から出力する制御電圧を、発振回路20に設けた抵抗R1,R2を介してそれぞれ各電圧制御型可変容量23,24の正極側(直流カット容量Cc,Cdとの各接続点)に印加し、その電圧に応じて各電圧制御型可変容量23,24の発振容量を変化させる。それによって、発振回路20の発振周波数を制御して出力信号の周波数を略一定に保つようにする。

このような温度補償型発振器において、水晶片15およびICチップ16内に形成される発振回路20は、製造上のバラツキ等によって全てを完全に同一に作ることはできないため、それぞれ異なる温度-周波数特性を有してしまう。したがって、全ての発振回路20を同一の基準によって温度補償することはできない。

そのため、個々の発振回路毎に異なる補償データを作成して補償データ記憶回路3 1に記憶させることが必要になる。しかし、水晶片15の特性のバラツキが大きいと 補償しきれなくなるので、予め水晶片15の特性をできるだけ揃えるように調整する 必要がある。

そこで、従来は次のようなステップで調整作業を行なっていた。

①パッケージ(第8図のパッケージ本体11)内に水晶片15等の圧電素子だけを

実装する。

- ②パッケージを基準温度(一般に室温:25℃)に保ち、ネットワークアナライザなどでその圧電素子の共振周波数をモニタしながら、イオンビーム等で圧電素子表面の電極膜を除去して所望の周波数になるように調整する。
 - ③パッケージに発振回路および温度補償回路を構成するICチップを実装する。
- ④パッケージを複数の温度状態にさらし、その各温度状態で発振周波数を測定して、 所望の発振周波数 f₀との差を測定する。
- ⑤その測定値に基いて温度補償データを作成し、それを I C チップの補償データ記憶回路 (不揮発性メモリ) に書き込む。

このように、従来の温度補償型発振器の調整方法では、水晶片等の圧電素子の特性を調整する際には、発振回路を構成するICチップは実装せず、ネットワークアナライザなどで外部から圧電素子を共振させてその共振周波数をモニタし、その周波数が所望の値になるように圧電素子表面の電極膜を除去していた。

そのため、パッケージにICチップも実装して圧電素子とともに発振回路を構成して発振動作をさせた時の発振周波数と、予め調整した共振周波数との間にずれが生じてしまうという問題があった。しかも、調整ステップも多くなり、調整コストが余分にかかっていた。

そこで、パッケージ内に圧電素子とICチップを実装して発振回路を動作させ、その発振周波数をモニタして、室温での圧電素子の共振周波数の調整とその後の補償データの作成とを、実際の使用状態に近い状態で続けて行なえるようにすることが考えられるが、その場合、温度補償回路も動作してしまう。しかも、温度補償データ記憶回路には初期状態では補償データは記憶されていないが、それを記憶するためのレジスタの各ビットが全て"O"になっている場合と、全て"1"になっている場合とがあり、初期値が判らない。そのため、水晶片等の圧電素子の共振周波数を適切に調整することができず、その後の補償データの作成も適切にできないという問題がある。

発明の開示

この発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、パッケージ内に水晶片等の圧電素子とICチップなどを実装して温度補償型発振器を構成した状態で、その発振回路を動作させて圧電素子自体の温度特性を正確に調整できるようにし、且つその後の補償データの作成とそれを補償データ記憶回路に記憶させる作業も、続けて適切に行なえるようにし、温度補償型発振器の調整工程の簡素化と高精度化を図ることを目的とする。

そこでこの発明は、温度変化に伴って発振周波数が変化する発振回路と、その発振 出力に基いて信号を出力する出力線と、発振回路近傍の温度状態を検出する温度検出 回路と、その温度検出信号に基づいて上記出力線に出力される信号の周波数を略一定 値に保つための温度補償回路とを有する温度補償型発振器において、上記の目的を達 成するため、温度補償回路の温度補償機能を有効状態にするか無効状態にするかを選 択する選択手段を設けたものである。

さらに、上記回路と前記出力線との間に可変分周回路を設け、上記選択手段は、上記温度補償回路の温度補償機能を有効状態にする場合には、その温度補償回路に、上記可変分周回路の分周比を上記温度検出回路によって検出される温度に依存して変化させるようにし、その温度補償機能を無効状態にする場合には、上記分周回路の分周比を所定の値に固定する手段を有するようにしてもよい。

これらの温度補償型発振器において、上記発振回路は発振容量を有し、上記選択手 段は、上記温度補償回路の温度補償機能を有効状態にする場合には、その温度補償回 路に発振容量の値を上記温度検出回路によって検出される温度に依存して変化させる ようにし、その温度補償機能を無効状態にする場合には、上記発振容量を所定の容量 値に固定する手段を有するようにしてもよい。

その発振容量は印加電圧に応じて容量値が変化する可変容量を有し、上記温度補償 回路は、その可変容量への印加電圧を変化させて発振容量の値を変化させる手段を有 するとよい。 その場合、上記選択手段は、上記発振容量を所定の容量値に固定するときには、上 記可変容量への印加電圧を所定の値に固定する手段を有するとよい。

あるいは、上記発振容量は複数の固定容量を有し、上記温度補償回路は、その複数 の固定容量の接続状態を変化させて発振容量を変化させる手段を有するようにしても よい。

その場合、上記選択手段は、発振容量を所定の容量値に固定するときには、上記可 変容量を発振容量に含まれないように切り離す手段を有するとよい。

これらの温度補償型発振器において、上記選択手段の選択状態を制御するための制 御情報を記憶する選択情報記憶回路を設けるとよい。

また、上記温度補償回路の温度補償データを記憶する補償データ記憶回路を設けるのが望ましい。

上記選択情報記憶回路と補償データ記憶回路の両方を設けてもよく、その場合その 両回路を一体の記憶回路(例えば、1個の不揮発性メモリ)で構成することができる。

上記選択手段の選択状態を制御する制御情報を外部から入力するための制御情報入力端子を設けてもよい。その制御情報入力端子は、この温度補償型発振器を構成するパッケージに設けた外部端子であってもよい。

上記選択情報記憶回路が所定の導電パターンからなり、その導電パターンが切断されることにより選択手段の選択状態を制御するための情報を記憶するものであってもよい。

図面の簡単な説明

第1図は、この発明による温度補償型発振器の第1の実施形態の構成を示すブロック回路図である。

- 第2図は、その発振回路の異なる例を示す回路図である。
- 第3図は、同じく発振回路のさらに異なる例を示す回路図である。
- 第4図は、この発明による温度補償型発振器の第2の実施形態の構成を示すブロッ

ク回路図である。

第5図は、第4図における可変分周回路の一例を示すブロック図である。

第6図は、同じくその可変分周回路による分周数データM, Nと分周比(逓倍数)および出力信号の周波数の関係の一例を示す図である。

第7図は、この発明による温度補償型発振器の第3の実施形態の構成を示すブロック回路図である。

第8図は、温度補償型発振器のパッケージの一例を示す概略断面図である。

第9図は、従来の温度補償型発振器の構成例を示すブロック回路図である。

発明を実施するための最良の形態

この発明をより詳細に説明するために、添付図面にしたがってこの発明の好ましい 実施の形態を説明する。

[第1の実施形態]

第1図はこの発明による温度補償型発振器の第1の実施形態の構成を示すブロック 回路図であり、第8図及び第9図と同様な部分には同じ符号を付してあり、それらの 説明は省略する。

この第1図に示す温度補償型発振器は、第9図に示した従来例と同様な出力線25 および出力端子26を有する発振回路20と、温度検出回路18及び温度補償回路3 0を備えている。さらに、この実施形態に特有のものとして、選択手段である選択回 路40と、その選択状態を制御するための制御情報を記憶する選択情報記憶回路(不 揮発性メモリ)50と、一定電圧Vkを出力する定電圧発生回路51とを備えている。

また、選択情報記憶回路50とは別に、選択回路40の選択状態を制御するための制御情報を入力する制御情報入力端子を、第8図に示したパッケージ10の外部に外部端子52として設けている。この制御情報入力端子は、パッケージ本体11の内部に設けてもよい。

選択回路40は、一対のトランスミッションゲート41, 42と、3入力のNAN

D回路43と、2個のインバータ(NOT回路)44,45によって構成されている。 そして、温度補償回路30の出力である制御電圧Vcは、一方のトランスミッションゲート41を介して発振回路20の第7図に示した抵抗R1,R2の共通接続点に 印可される。定電圧発生回路51の出力である一定電圧Vkは、他方のトランスミッションゲート42を介して、同じく発振回路20の抵抗R1,R2の共通接続点に印加される。

選択情報記憶回路50は3ビットの選択情報を出力し、そのビット1とビット3の出力はそのまま3入力のNAND回路43の2つの入力となり、ビット2の出力はインバータ44によって反転されてNAND回路43の残る一つの入力となる。したがって、選択情報記憶回路50から出力される選択情報が"101"のときにのみ、NAND回路43の3つの入力が全て"1"になるのでその出力が"0"になる。

このNAND回路43の出力は、トランスミッションゲート41の負論理側のゲートとトランスミッションゲート42の正論理側のゲートに直接印加され、また、トランスミッションゲート41の正論理側のゲートと、トランスミッションゲート42の 負論理側のゲートにインバータ45で反転されて印加される。

そのため、選択情報記憶回路 5 0 から出力される選択情報が"101"のときにのみ、トランスミッションゲート41がオンになり、トランスミッションゲート42はオフになるので、温度補償回路 3 0 から出力する制御電圧 V c がトランスミッションゲート41を通過して発振回路 2 0 へ印加され、第9図に示した抵抗R1,R2を介して電圧制御型可変容量 2 3,2 4 に印加されるため、その発振容量の値が温度に依存して変化し、発振回路 2 0 の発振周波数を一定に保つように温度補償される。

選択情報記憶回路50から出力される選択情報が"101"以外のときには、トランスミッションゲート42がオンになり、トランスミッションゲート41はオフになるので、定電圧発生回路51から出力する一定電圧Vkがトランスミッションゲート42を通過して発振回路20へ印加され、第9図に示した抵抗R1,R2を介して電圧制御型可変容量23,24に印加されるため、その発振容量の値はその一定電圧に

応じた所定の容量値に固定され、発振回路20の発振周波数の温度補償はなされない。

したがって、選択回路40は、選択情報記憶回路50から出力される3ビットの選択情報に基いて、発振回路20に対して温度補償回路30からの制御電圧Vcを供給して温度補償機能を有効にするか、または定電圧発生回路からの一定(固定)電圧Vkを供給して温度補償機能を無効にするかを選択する。

この選択回路40の切り換えは、外部端子52に制御情報としてハイレベル"1"の信号(電圧)を印可するか、ローレベル"0"の信号(電圧)を印可することによっても行なうことができる。

この外部端子52のような制御情報入力端子を設けた場合には、第1図における選択情報記憶回路50と選択回路40内のNAND回路43とインバータ44を省略してもよい。

この温度補償型発振器よれば、発振回路20の水晶片の初期調整および温度補償データを作成して記憶させる調整作業は、パッケージ内に水晶片と発振回路及び温度補償回路等を構成するICチップなどを実装して温度補償型発振器を完成した状態で、その発振回路20を動作させて行なうことができる。その調整時には、選択情報記憶回路50の選択情報を"101"以外にしておくことにより、温度補償機能を無効にし、発振回路20を所定の発振容量で発振動作させる。

その調整作業のステップは次のようになる。

- ①パッケージ(例えば第8図に示したパッケージ本体11)内に、発振回路20及び第1図に示した各回路を構成するICチップを実装し、次いで水晶片を実装する。
- ②パッケージを基準温度(一般に室温:25 °C)に保ち、その温度補償型発振器の温度補償機能を無効にして単純な発振器として動作させ、その発振周波数をネットワークアナライザなどでモニタしながら、イオンビーム等で水晶片表面の電極膜を除去して所望の発振周波数 f_0 になるように調整する。
 - ③パッケージにカバーを取付け、水晶片を気密封止する。
 - ④パッケージを複数の温度にさらし、その各温度状態で発振周波数を測定して、所

望の発振周波数 foとの差を測定する。

⑤その測定値に基いて温度補償データを作成し、それを I C チップの補償データ記憶回路 (不揮発性メモリ) に書き込む。

この調整後に、選択情報記憶回路50の選択情報を"101"にすれば、温度補償機能が有効になり、温度補償型発振器として正常に動作可能になり、超小型の温度補償型発振器が完成する。

したがって、発振回路を実際の使用状態と同様に発振させながら、水晶片の温度特性を温度補償回路の影響を受けずに正確に調整でき、且つその後の補償データの作成とそれを補償データ記憶回路に記憶させる作業も、続けて適切に行なうことができる。 そのため、温度補償型発振器の調整工程の簡素化と高精度化を図ることができる。

ステップ②で、パッケージを基準温度(一般に室温:25℃)に保つのは、パッケージを恒温槽に入れて調整作業を行なうとよい。

ステップ④で、パッケージを複数の温度状態にさらすのも、恒温槽の設定温度を順次変化させるか、異なる温度に設定した複数の恒温槽に順次パッケージを収納すればよい。その測定温度範囲は、この発振器の動作保証温度範囲であり、例えばマイナス40 $^{\circ}$ $^{\circ}$

水晶片の基準周波数の調整は、予め水晶片の表面に銀等の金属膜を蒸着して、共振 周波数を基準周波数より低めにする膜厚(厚め)に形成しておき、その水晶片表面の 電極膜にイオンガンを用いてイオンビームを照射したり、スパッタエッチングを行っ たりして、電極膜の質量を僅かずつ減少させることによって行う。

なお、発振回路の振動子として、水晶片に代えて他の圧電素子を使用する場合も同様である。

ATカット水晶片を振動子とする発振回路の発振周波数の温度特性はほぼ3次曲線になるため、基準温度で発振周波数が所望の周波数foになるように調整しても、環境温度が変化すると発振周波数がずれてまう。そのため、使用保証温度範囲の下限から上限までの間で実際に温度を変化させて、その各温度状態(測定ポイント)で発振回路

の実際の発振周波数すなわち出力端子 2 6 に出力される信号の周波数を測定し、所望の発振周波数 f₀との差を測定する。

10

そして、その差を0にするための制御電圧Vcを温度補償回路30で発生させるの に必要な温度補償データを算出して、第9図に示した補償データ記憶回路(不揮発性 メモリ)31に温度データに対応させて書き込む。

なお、測定ポイントは多い方が精度の高い温度補償データを作成できるが、測定時間が長くなってしまうので、適当数 (例えば11ポイント程度) の温度状態での測定結果からその発振回路の温度特性の3次曲線を推定して、各測定ポイント間の温度に対する温度補償データも補間して作成し、それを補償データ記憶回路に書き込むようにするとよい。

[発振回路の異なる例1]

次に、発振回路の異なる例、特にその発振容量とその容量可変手段の異なる例を第2図 及び第3図に示す。

第2図に示す発振回路は、第9図に示した発振回路20と同様に、水晶片15とインバータ21と帰還抵抗22とを並列に接続し、その両接続点をそれぞれ発振容量を介して接地して、インバータ発振回路を構成している。しかし、その発振容量として、電圧制御型可変容量に代えて、複数の固定容量の並列回路を用いている。

すなわち、コンデンサ $C1\sim C5$ をそれぞれスイッチ $S1\sim S5$ を介して並列に接続した第1の容量アレイ 27をインバータ 21の入力側とアースとの間に設け、コンデンサ $C6\sim C10$ をそれぞれスイッチ $S7\sim S10$ を介して並列に接続した第2の容量アレイ 28 とし、インバータ 21の出力側とアースとの間に設けている。各スイッチ $S1\sim S10$ には、MOS-FET等のスイッチング素子を使用するとよい。

この場合、温度補償回路には第9図に示したD/A変換回路に代えて、補償データ記憶回路31から温度検出回路18による温度検出データに対応する補償データを読み出して、発振回路のスイッチS1~S10のON/OFF状態を制御する可変のスイッチ制御信号を出力する回路を設ける。

また、第1図に示した定電圧発生回路51に変えて、発振回路のスイッチS1~S10のうちの所定のスイッチ(例えば、スイッチS1~S3とS6~S8)をONにし、他のスイッチはOFFにする固定のスイッチ制御信号を発生する回路を設け、その固定のスイッチ制御信号と上述した温度補償回路が発生する可変のスイッチ制御信号のいずれかを選択手段によって選択して、発振回路のスイッチS1~S10の各制御電極に印加して、そのON/OFFを制御するようにする。

1 1

そして、初期調整時に温度補償機能を無効にする際には、選択手段によって上記固定のスイッチ制御信号を選択して発振回路に入力させ、例えばスイッチS1~S3とS6~S8をONにして他のスイッチはOFFにする。それによって、第1の容量でレイ27の容量値はコンデンサS1~S3の並列回路の容量値に固定され、第2の容量アレイ28の容量値はコンデンサS6~S8の並列回路の容量値に固定される。したがって、発振容量は温度変化に関係なく一定となる。

初期調整後、温度補償機能を有効にするときには、選択手段によって温度補償回路からの可変のスイッチ制御信号を選択して発振回路に入力させ、第1の容量アレイ27のスイッチS1~S5及び第2の容量アレイ28のスイッチS6~S10のそれぞれ1個以上を選択的にONにする。それによって、第1の容量アレイ27及び第2の容量アレイ28の有効なコンデンサの組み合わせ(接続状態)を変え、各容量アレイ27、28の容量値(発振容量)を温度変化に依存して変化させる。

例えば、前述のように第1の容量アレイ27のスイッチS1~S3と第2の容量アレイ28のS6~S8をONにして、コンデンサC1~C3、コンデンサC6~C8がそれぞれ並列接続された状態を基準状態とすると、その状態からスイッチS1又はS2あるいはその両方をOFFにし、スイッチS6又はS7あるいはその両方をOFFにすると、第1の容量アレイ27及び第2の容量アレイ28による各容量値は減少する。また、標準状態から、スイッチS4又はS5あるいはその両方をONにし、スイッチS9又はS10あるいはその両方をONにすると、第1の容量アレイ27及び第2の容量アレイ28による各容量値は増加する。



さらに、第1の容量アレイ27及び第2の容量アレイ28を構成するコンデンサの 数及びその各コンデンサの容量値を適宜選定し、その接続状態を変化させることによって、発振容量をかなり細かく制御して発振周波数の温度補償を行うことができる。

[発振回路の異なる例2]

第3図に示す発振回路は、第9図に示した発振回路20における電圧制御型可変容量23,24にそれぞれ直列にスイッチS11,S12を介挿し、それらと並列にそれぞれコンデンサCaとスイッチS13の直列回路、およびコンデンサCbとスイッチS14の直列回路を接続している。コンデンサCa,Cbは固定容量である。Cc,cdは直流分カット容量である。

そして、初期調整時に温度補償機能を無効にする際には、選択回路によってスイッチS11, S12をOFFにして、スイッチS13, S14をONにすることにより発振容量はコンデンサCa, Cbの容量値に固定される。このとき電圧制御型可変容量23, 24は、発振容量に含まれないように切り離された状態になる。

初期調整後、温度補償機能を有効にするときには、選択回路によってスイッチS11, S12をONにし、スイッチS13, S14をOFFにすることにより、電圧可変型容量23, 24が発振容量となり、温度補償回路からの制御電圧が抵抗R1, R2を介して印加され、その各容量値が温度変化に依存して変化するため、発振周波数の温度補償を行うことができる。

なお、これらの発振回路においても、振動子として水晶片に代えて他の圧電素子を 使用することもできる。

[第2の実施形態]

次に、この発明による温度補償型発振器の第2の実施形態を第4図によって説明する。第4図において、第1図及び第9図と同等な部分には同一の符号を付してあり、 それらの説明は省略する。但し、この実施形態における温度補償回路の補償データ記憶回路31と選択情報記憶回路50は一体の記憶回路であり、1個の不揮発性メモリ19を兼用し、その記憶領域の殆どを補償データ記憶回路31として使用し、一部を WO 03/063335

CT/JP03/00422

選択情報記憶回路50として使用している。

この第4図に示す温度補償型発振器は、発振回路20と出力線25との間に可変分 周回路60を設け、選択手段として、第1の選択回路40Aと第2の選択回路40B とを設けている。この第1,第2の選択回路40A,40Bは同じ回路構成であり、 第2の選択回路40Bに示すように、デジタルゲート回路47,48と、3入力のA ND回路46と、2個のインバータ(NOT回路)44,49によって構成されている。

選択情報記憶回路50が出力する3ビットの選択情報のうちビット1とビット3の出力はそのまま3入力のAND回路46の2つの入力となり、ビット2の出力はインバータ44によって反転されてAND回路46の残る一つの入力となる。したがって、選択情報記憶回路50から出力される選択情報が"101"のときにのみ、AND回路46の3つの入力が全て"1"になるのでその出力が"1"になる。選択情報記憶回路50から出力される選択情報が"101"以外のときには、AND回路46の出力は"0"になる。

このAND回路46の出力は、デジタルゲート回路47の制御端子Cに直接印加され、また、デジタルゲート回路48の制御端子Cへはインバータ49で反転されて印加される。

[0033]

そのため、この第2の選択回路40Bは、選択情報記憶回路50から出力される選択情報が"101"のときにのみ、デジタルゲート回路47がオンになりデジタルゲート回路48はオフになるので、温度補償回路30′の補償データ出力回路33から入力する可変の分周数データDcを選択して可変分周回路60へ出力し、選択情報記憶回路50から出力される選択情報が"101"以外のときには、デジタルゲート回路48がオンになりデジタルゲート回路47はオフになるので、ROM52から入力する固定の分周数データDkを選択して可変分周回路60へ出力する。

第1の選択回路40Aもこれと全く同じ構成であり、選択するのがスイッチ制御デ

ータSc, Skで、選択したスイッチ制御データの出力先が発振回路20である点が 異なるだけである。

温度補償回路30′の補償データ出力回路33は、温度検出回路18によって検出される温度のデータに応じて、補償データ記憶回路31の補償データを参照して、温度補償を行うための可変のスイッチ制御信号(デジタルデータ)Scと分周数データDcとを出力し、それぞれれ第1,第2の選択回路40A,40Bのデジタルゲート回路47へ入力させる。

一方、読み出し専用メモリであるROM52には、固定のスイッチ制御信号(デジタルデータ)Skと分周数データDkとが予め記憶されており、図示を省略している読み出し回路によってその各データを読み出して、それぞれ、第1,第2の選択回路40A,40Bのデジタルゲート回路48へ入力させる。

そこで、第1の選択回路40Aは、選択情報記憶回路50から出力される選択情報が"101"のときにのみ、温度補償回路30′の補償データ出力回路33から入力する可変のスイッチ制御信号Scを選択して発振回路20へ出力し、選択情報記憶回路50から出力される選択情報が"101"以外のときには、ROM52から入力する固定のスイッチ制御信号Skを選択して発振回路20へ出力する。

発振回路20は、例えば第2図に示したように、発振容量として多数のコンデンサをスイッチを介して並列に設けた第1,第2の容量アレイ27,28を用いた回路であり、その各スイッチS1~S10のON/OFFを第1の選択回路40Aから出力されるスイッチ制御信号(デジタルデータ)Sc又はSkによって制御することにより、その発振容量を制御して発振周波数を可変することができる。第2図に示したスイッチS1~S10としてはMOS型アナログスイッチ等の1ビットのデジタル信号でON/OFFを制御できる電子スイッチを用いる。

可変分周回路60としては公知の回路を使用するが、その一例を第5図によって説明する。この可変分周回路60は、リファレンスデバイダ61、位相比較器62、ローパスフィルタ(以下「LPF」と略称する)63、電圧制御型発振回路(以下「V

CO」と略称する) 64、フィードバックデバイダ65、および出力バッファ66に よって構成されている。

そして、発振回路20からの発振出力信号をリファレンスデバイダ61によって分周して、位相比較器62に基準信号として入力する。一方、VCO64の発振信号がフィードバックデバイダ65によって分周されて、位相比較器62に比較信号として入力する。位相比較器62はその二つの入力信号の位相差に応じた電圧を出力し、それがLPF63を介してVCO64に供給され、VCO64の発振周波数を制御する。そのVCOの発振信号が出力バッファ66を介して出力線25に出力される。

リファレンスデバイダ61とフィードバックデバイダ65は、いずれも可変の整数 値で分周できるプログラマブルデバイダである。

この可変分周回路 60 の出力信号の周波数 fo は、発振回路 20 からの発振出力信号の周波数を fc とすると、リファレンスデバイダ 61 の分周数Mとフィードバックデバイダ 65 の分周数Nとによって決り、その関係は次式で示される。

$f \circ = f \circ \times N / M$

リファレンスデバイダ61は入力信号の周波数を1/Mに分周して出力し、フィードバックデバイダ65は入力信号の周波数を1/Nに分周して出力する。

N/Mが分周比(この場合は逓倍数)であり、分周数MとNの値によって任意に設定できる。例えば、M=N=100を基準値として、分周数MとNの値を第6図に示すように変化させることにより、分周比(逓倍数)を1.000から0.005刻みで増加させたり減少させたりすることができる。

したがって、発振回路 20 からの発振出力信号の周波数を f c が 20 MH z であった場合、出力信号の周波数 f o を、 20 MH z を基準にして 0 . 1 MH z 刻みで増減させることができる。

そこで、第4図に示したROM52に記憶させる固定の分周数データDkを分周数 MとNによって構成してM=N=100とし、補償データ出力回路33から出力する 可変の分周数データDcも分周数MとNによって構成して第6図に示したようにすれ



ば、第4図における第2の選択回路40BがROM52からの固定の分周数データD kを選択して可変分周回路60に入力させたときには、M=N=100であるから、分周比は1.000となり、出力信号の周波数foは、発振回路20からの発振出力信号の周波数fcと同じ(第6図の例では20MHz)になる。

第4図における第2の選択回路40Bが補償データ出力回路33から出力する可変の分周数データDcを選択して可変分周回路60に入力させたときには、分周数データDcを構成する分周数MとNの値によって、分周比を種々に変化させることができ、第6図に示した例では、分周比(逓倍数)を1.000から0.005刻みで増加させたり減少させたりして、出力信号の周波数foを20MHzを基準にして0.1MHz刻みで増減させることができる。

この分周比(逓倍数)の最小可変幅(刻み幅)及び最大可変範囲は、分周数MとNの選択によって任意に設定することができる。

この実施形態によっても、発振回路 2 0 の水晶片の共振周波数を調整し、補償データを作成して補償データ記憶回路 3 1 に記憶させるまでの初期調整時には、選択情報記憶回路 5 0 の 3 ビットの選択情報が "101"以外の状態になっている。

したがって、第1の選択回路40AはROM52から入力する固定のスイッチ制御信号Skを選択して発振回路20へ出力する。また、第2の選択回路40BもROM52から入力する固定の分周数データDkを選択して可変分周回路60へ出力する。

それによって、発振回路 20 はその固定のスイッチ制御信号 S k によって、例えば第 2 図に示したスイッチ S 1 \sim S 3 k S 6 \sim S 8 だけが O N になって他のスイッチは O F F C C S S

そのため、第1の容量アレイ27の容量値はコンデンサS1~S3の並列回路の容量値に固定され、第2の容量アレイ28の容量値はコンデンサS6~S8の並列回路の容量値に固定される。これが標準状態で、発振容量は温度変化に関係なく一定となり、発振出力信号の周波数fcは水晶片15の温度特性によって多少変動するが温度補償はなされない。

一方、可変分周回路 60 は、固定の分周数データ D k の M = N = 100 によって、分周比が 1.00 に固定され、出力線に出力する信号の周波数 f o は発振回路 20 の発振出力信号の周波数 f c と同じになり、ここでも温度補償はなされない。すなわち、この時は温度補償機能は無効になり、第4図に示した温度補償型発振器は単なる発振器として動作する。

調整作業が完了すると、補償データ記憶回路31への最後の補償データの書き込み 時あるいはその直後に、同じ不揮発性メモリ19内の選択情報記憶回路50に選択情 報として"101"を書き込む。

それによって、選択情報記憶回路50が出力する選択情報が"101"になり、第1の選択手段40Aは温度補償回路30′の温度補償データ出力回路33からの可変のスイッチ制御信号Scを選択して発振回路20へ出力する。また、第2の選択回路40Bも補償データ出力回路33からの可変の分周数データDcを選択して可変分周回路60へ出力する。

発振回路20は、その固定のスイッチ制御信号Scによって、例えば第2図に示した第1の容量アレイ27のスイッチS1~S5及び第2の容量アレイ28のスイッチS6~S10のそれぞれ1個以上を選択的にONにする。したがって、第1の容量アレイ27及び第2の容量アレイ28の有効なコンデンサの組み合わせ(接続状態)を変え、各容量アレイ27,28の容量値(発振容量)を温度変化に依存して変化させ、発振回路20の発振信号の周波数fcが温度によって変動するのを補償するように調整する。

このように、温度補償機能を有効にしたときには、発振回路20における発振容量の値の調整と、可変分周回路60における分周比(逓倍数)の調整の組み合わせによ



って、水晶片の温度特性に基く発振周波数の変動を補償して、常に一定周波数の出力信号を出力端子26に出力させることができる。

この実施形態においても、発振回路 2 0 の振動子として、水晶片に代えて他の圧電素子を使用することもできる。

[第3の実施形態]

次に、この発明による温度補償型発振器の第3の実施形態を第7図によって説明する。第7図において、第1図と同等な部分には同一の符号を付してあり、それらの説明は省略する。

この第7図に示す温度補償型発振器は、その選択回路40′が第1図に示した選択回路40からNAND回路43とインバータ44を除いた回路であり、第1図に示した温度補償型発振器における不揮発性メモリによる選択情報記憶回路50に代えて、所定の導電パターン56を用いた選択情報記憶回路55を設けている。なお、第1図における外部端子52は設けていない。

その導電パターン56は、例えば第8図に示したパッケージ本体11内あるいは外部の初期調整完了時に外部から操作できる部位に設けた絶縁基板上に形成される。そして、その一端を正の電源ライン57に接続し、他端は抵抗58を介して接地される。その導電パターン56と抵抗58との接続点であるP点の電圧レベルを2値の選択情報として選択回路40′に出力し、それを図示のようにトランスミッションゲート41,42の各ゲートに直接あるいはインバータ45によって反転して印加する。

初期状態では選択情報記憶回路55の導電パターン56が導通しており、P点の電圧レベルはハイ"1"であるから、選択回路40′のトランスミッションゲート42がONになり、トランスミッションゲート41はOFFになっている。したがって、定電圧発生回路51が出力する一定電圧Vkがトランスミッションゲート42を通して発振回路20に供給され、発振回路20の発振容量の値を所定容量値に固定するので、温度補償機能は無効になる。

初期調整が完了した後、選択情報記憶回路55の導電パターン56を切断すると、



P点の電圧レベルが接地レベルすなわちロー"0"になるので、選択回路40′のトランスミッションゲート41がONになり、トランスミッションゲート42はOFFになる。したがって、温度補償回路30が温度検出回路18による温度検出信号に応じて出力する制御電圧Vcが、トランスミッションゲート41を通して発振回路20に供給され、発振回路20の発振容量値を温度変化に依存して変化させる。

それによって、環境温度が変動しても発振周波数すなわち出力線25を通して出力端子26に出力される信号の周波数を一定に保持するように、温度補償機能が有効に作用する。

[実施形態の変更例]

前述した第1,第2の実施形態では、選択情報記憶回路50の選択情報を"101"にすることによって温度補償機能を有効にしているが、これに限定するものではなく、どのようなデータをその選択情報として用いてもよいし、そのデータの桁数の任意である。但し、一般に選択情報記憶回路50を構成する不揮発性メモリ等は、初期状態でのデータがすべて"1"またはすべて"0"になる確率が高いので、上述の選択情報としては"111"や"000"を避けて設定した方が好ましい。

産業上の利用可能性

以上説明してきたように、この発明による温度補償型発振器は、パッケージ内に水晶片等の圧電素子とICチップなどを実装して温度補償型発振器を構成した状態で、 その発振回路を動作させて圧電素子自体の温度特性を正確に調整することができる。

また、その後の補償データの作成とそれを補償データ記憶回路に記憶させる作業も、続けて適切に行うことができ、調整工程の簡素化と高精度化を図ることができる。

したがって、この発振器を組み込む携帯用移動通信器などの性能向上を、コストアップすることなく実現することができる。

請求の範囲

1. 温度変化に伴って発振周波数が変化する発振回路と、

該発振回路の発振出力に基いて信号を出力する出力線と、

前記発振回路近傍の温度状態を検出する温度検出回路と、

該温度検出回路からの出力に基づいて前記出力線に出力される信号の周波数を略一 定値に保つための温度補償回路と

を有する温度補償型発振器において、

前記温度補償回路の温度補償機能を有効状態にするか無効状態にするかを選択する 選択手段を設けたことを特徴とする温度補償型発振器。

2. 請求の範囲第1項記載の温度補償型発振器において、

前記発振回路と前記出力線との間に可変分周回路を設け、

前記選択手段は、前記温度補償回路の温度補償機能を有効状態にする場合には、該 温度補償回路に、前記可変分周回路の分周比を前記温度検出回路によって検出される 温度に依存して変化させるようにし、該温度補償機能を無効状態にする場合には、前 記分周回路の分周比を所定の値に固定する手段を有することを特徴とする温度補償型 発振器。

3. 請求の範囲第1項又は第2項記載の温度補償型発振器において、

前記発振回路は発振容量を有し、

前記選択手段は、前記温度補償回路の温度補償機能を有効状態にする場合には、該温度補償回路に、前記発振容量の値を前記温度検出回路によって検出される温度に依存して変化させるようにし、該温度補償機能を無効状態にする場合には、前記発振容量を所定の容量値に固定する手段を有することを特徴とする温度補償型発振器。

4. 請求の範囲第3項に記載の温度補償型発振器において、

前記発振容量は印加電圧に応じて容量値が変化する可変容量を有し、前記温度補償

回路は、該可変容量への印加電圧を変化させて前記発振容量の値を変化させる手段を 有することを特徴とする温度補償型発振器。

5. 請求の範囲第3項に記載の温度補償型発振器において、

前記発振容量は複数の固定容量を有し、前記温度補償回路は、その複数の固定容量の接続状態を変化させて前記発振容量を変化させる手段を有することを特徴とする温度補償型発振器。

6. 請求の範囲第4項に記載の温度補償型発振器において、

前記選択手段は、前記発振容量を所定の容量値に固定するときには、前記可変容量への印加電圧を所定の値に固定する手段を有することを特徴とする温度補償型発振器。

7. 請求の範囲第4項に記載の温度補償型発振器において、

前記選択手段は、前記発振容量を所定の容量値に固定するときには、前記可変容量を前記発振容量に含まれないように切り離す手段を有することを特徴とする温度補償型発振器。

- 8.請求の範囲第1項乃至第7項のいずれか一項に記載の温度補償型発振器において、 前記選択手段の選択状態を制御するための制御情報を記憶する選択情報記憶回路を 設けたことを特徴とする温度補償型発振器。
- 9.請求の範囲第1項乃至第8項のいずれか一項に記載の温度補償型発振器において、 前記温度補償回路の温度補償データを記憶する補償データ記憶回路を設けたことを 特徴とする温度補償型発振器。
- 10. 請求の範囲第1項乃至第7項のいずれか一項に記載の温度補償型発振器において、

前記選択手段の選択状態を制御するための制御情報を記憶する選択情報記憶回路と、前記温度補償回路の温度補償データを記憶する補償データ記憶回路とを設け、前記選

択情報記憶回路と前記補償データ記憶回路とが一体の記憶回路であることを特徴とする温度補償型発振器。

11. 請求の範囲第1項乃至第10項のいずれか一項に記載の温度補償型発振器において、

前記選択手段の選択状態を制御する制御情報を外部から入力するための制御情報入力端子を設けたことを特徴とする温度補償型発振器。

12. 請求の範囲第11項に記載の温度補償型発振器において、

前記制御情報入力端子は、この温度補償型発振器を構成するパッケージに設けた外部端子であることを特徴とする温度補償型発振器。

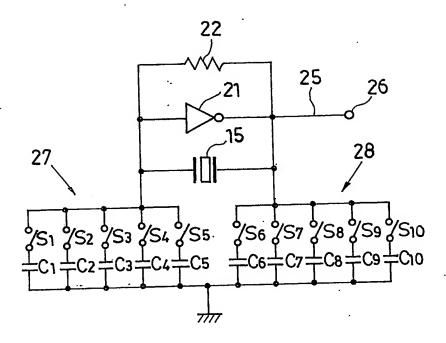
13. 請求の範囲第8項に記載の温度補償型発振器において、

前記選択情報記憶回路が所定の導電パターンからなり、該導電パターンが切断されることにより前記選択手段の選択状態を制御するための情報を記憶するものであることを特徴とする温度補償型発振器。

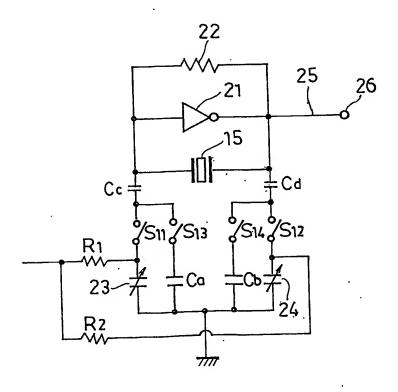
発振回路 20 40 選択回路 45 ζĶ 第1 定電圧発生回路 温度補償回路 30 2 ビット2 ばット3 ビットコ 50 温度検出回路 <u>,</u>

2/7

第2図

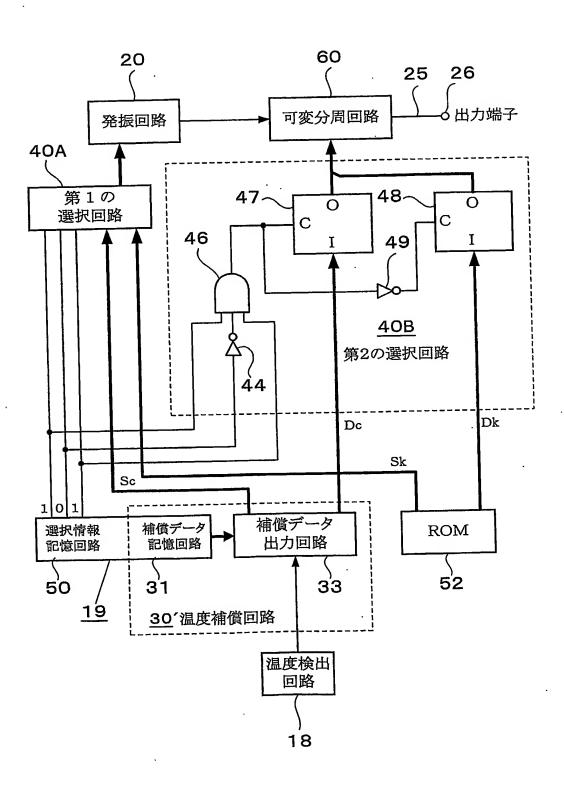


第3図

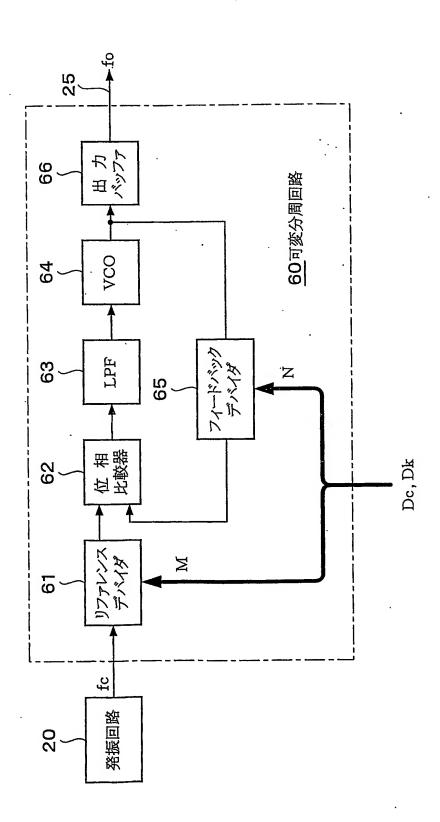


3/7

第4図



第5図



5/7

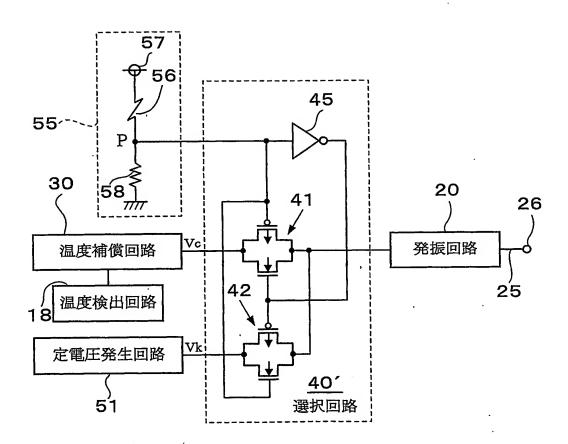
第6図

分周数	データ	分周比	出力信号の	
M	N	(逓倍数)	周波数(MHz)	
•	•	•	•	
•	•	•	•	
102	100	1.020	20.4	増 ★
203	200	1.015	20.3	
101.	100	1.010	20.2	
201	200	1.005	20.1	
100	100	1.000	20.0	fc
199	200	0.995	19.9	
99	100	0.990	19.8	
197	200	0.985	19.7	
98	100	0.980	19.6	→減
	•			
•		•	:	



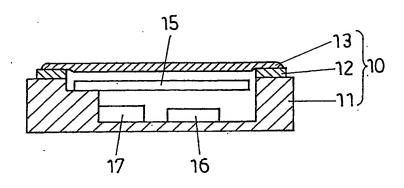
6/7

第7図

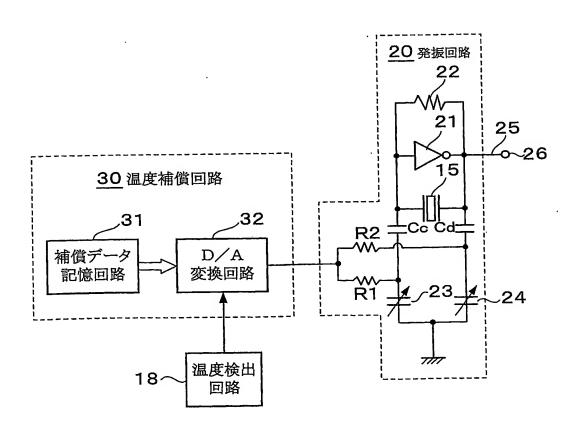


7/7

第8図



第9図





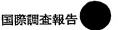
Internation No.
PCT/JP03/00422

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H03B5/32			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do Int.(cumentation searched (classification system followed by Cl ⁷ H03B5/30-5/42		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2003			
	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	cir terms usedy
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appr		Relevant to claim No.
X Y	JP 58-173488 A (Daini Seikosh 12 October, 1983 (12.10.83), (Family: none)	a Kabushiki Kaisha),	1,7-13 2-6
х	JP 56-97896 A (Suwa Seikosha Kabushiki Kaisha), 06 August, 1981 (06.08.81), (Family: none)		1,9,11,12
Y	JP 4-335704 A (Seiko Epson Co 24 November, 1992 (24.11.92), (Family: none)	orp.),	2,5,9
Y	JP 3-280605 A (Sony Corp.), 11 December, 1991 (11.12.91), (Family: none)		4,6
× Furti	ner documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other appears are the consideration of the conside		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such	
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"&" combination being obvious to a personal document member of the same paten	on skilled in the art t family
Date of the	e actual completion of the international search March, 2003 (11.03.03)	Date of mailing of the international sea 25 March, 2003 (25	arch report (c. 03.03)
Name and Jap	mailing address of the ISAV anese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile	No	Telephone No.	



Internation Dication No.
PCT/JP03/00422

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 8-186442 A (Citizen Watch Co., Ltd.), 16 July, 1996 (16.07.96), (Family: none)	4,6
Y	JP 54-89255 U (Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.), 23 June, 1979 (23.06.79), (Family: none)	3,4,7
Y	JP 1-317004 A (Citizen Watch Co., Ltd.), 21 December, 1989 (21.12.89), (Family: none)	5
Y	JP 2001-57509 A (Seiko Epson Corp.), 27 February, 2001 (27.02.01), (Family: none)	2,5,9
Y	JP 63-312704 A (Kinseki Kabushiki Kaisha), 21 December, 1988 (21.12.88), (Family: none)	2,4,9
Y	JP 8-8740 A (Seiko Epson Corp.), 12 January, 1996 (12.01.96), (Family: none)	2,11-13



発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Α. Int. Cl' H03B5/32

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C1' H03B5/30-5/42

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2003年

日本国登録実用新案公報

1994-2003年

日本国実用新案登録公報

1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献		
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X	JP 58-173488 A (株式会社第二精工舎)	1, 7–13
Y	1983. 10. 12	2-6
	(ファミリーなし)	
X	JP 56-97896 A (株式会社諏訪精工舎)	1, 9, 11, 12
	1981. 08. 06	·
	(ファミリーなし)	
		<u> </u>

区欄の続きにも文献が列挙されている。

[パテントファミリーに関する別紙を参照。

- *・引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 **25.03.03** 11.03.03 7829 5 W 特許庁審査官(権限のある職員) 🗡 国際調査機関の名称及びあて先 · 板橋 通孝 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-1101 内線 6511 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

國際調査報告	
四外则且我口	

C (続き).	関連すると認められる文献	993th 1. w
の様女用店	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示・	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 4-335704 A (セイコーエプソン株式会社) 1992.11.24 (ファミリーなし)	2, 5, 9
Y	JP 3-280605 A (ソニー株式会社) 1991. 12. 11 (ファミリーなし)	4,6
Y	JP 8-186442 A (シチズン時計株式会社) 1996.07.16 (ファミリーなし)	4,6
Y	JP 54-89255 U (東京芝浦電気株式会社) 1979.06.23 (ファミリーなし)	3, 4, 7
Y	JP 1-317004 A (シチズン時計株式会社) 1989.12.21 (ファミリーなし)	5
Y	JP 2001-57509 A (セイコーエプソン株式会社) 2001.02.27 (ファミリーなし)	2, 5, 9
Y	JP 63-312704 A (キンセキ株式会社) 1988. 12. 21 (ファミリーなし)	2, 4, 9
Y	JP 8-8740 A (セイコーエプソン株式会社) 1996.01.12 (ファミリーなし)	2, 11-13
·		
	·	